PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02-235595

(43) Date of publication of application: 18.09.1990

(51) Int. CI.

B23K 35/368

(21) Application number : **01-057096**

(71) Applicant: KOBE STEEL LTD

(22) Date of filing:

09. 03. 1989

(72) Inventor: SAKAI YOSHIYA

AIDA ISAO

SUGA TETSUO NAGAOKA SHIGEO HOSOI KOICHI

(54) FLUX CORED WIRE FOR GAS SHIELDED ARC WELDING

(57) Abstract:

PURPOSE: To facilitate small leg length welding by a stable arc with the small critical current by adopting a specific compsn. for the flux of the flux cored wire for gas shielded arc welding and specifying the (sectional area of the sheath)/(the sectional area of the wire) of the wire to a specific range. CONSTITUTION: The compsn. contg., per total weight inclusive of the sheath metal, 8 to 16% TiO2, 0.04 to 0.2% C, 0.10 to 2.0% ZrO2 to 3.0% SiO2, 0.02 to 1.4% arc stabilizer (the oxide, fluoride, carbonate, nitrate, etc., of Li, K, Na, Sr, Ba, Ca, etc.), 2 to 9% deoxidizer consisting of metals, such as Mn. Si, and Al, or the iron alloys thereof, and 1.5 to 6.5 Fe at such ratios as to satisfy formula I is used as the compsn. of the flux of the flux cored wire for gas shielded arc welding. The ratio of the sectional area of the sheath metal the sectional area of the wire is so constituted as to attain 0.60 to 0.80.

 $(\sigma_1 \circ O_3 + S \circ O_4 + Z \circ O_4) \times F * = 3 \cdot 5 \sim 7$

T

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

① 特許出願公開

平2-235595 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)9月18日

B 23 K 35/368

7362-4E В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

64発明の名称

ガスシールドアーク溶接フラツクス入りワイヤ

頭 平1-57096 20特

願 平1(1989)3月9日 29出

井 何発 明 者 酒

芳 也 神奈川県藤沢市片瀬山1-4-8

豆 H @発明 者

勲

神奈川県平塚市見附町5-1 藤和コープ306

菅 70発 明

男 哲

神奈川県横浜市栄区長尾台58-3 シヤンポール大船410

長 岡

茂 雄

神奈川県藤沢市亀井野997-6

細 井 @発 明 者 勿出 願

宏

神奈川県鎌倉市手広731-1 西ケ谷神鋼寮 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

株式会社神戸製鋼所

20代 理

明

個発

弁理士 中 村

1. 発明の名称

ガスシールドアーク格接フラックス入りワイヤ 2. 特許請求の範囲

外皮金属で囲まれた腔部にフラックスを充填し てなるフラックス入りワイヤであって、該フラッ クスは、ワイヤ全重量当たり、TiO::8~16 % . C:0.04~0.2% . ZrO::0.10~2. 0%、SiO::0.2~3.0%、アーク安定剤:0. 0 2 ~ 1 . 4 %、脱酸剂: 2 . 0 ~ 9 . 0 %及びFe: 1.5~6.0% &.

 $(TiO_1 + SiO_1 + ZrO_1) / Fe = 3.5 \sim 7$ となるように含有すると共に、(外皮断面積)/ (ワイヤ断面積)の比が0.60~0.80であるこ とを特徴とするガスシールドアーク溶接フラック ス入りワイヤ・

3. 発明の詳細な説明

(産築上の利用分野)

本雅明は、ガスシールドアーク指接フラックス 入りワイヤに係り、特に臨界電流(すなわち、消

浦が租大化し、アークの不安定が生じる最低電流) が低く、低電流域においてアークの安定性が良好 で、 3 ma前後の脚長の小さな熔接施工(以下、

「小脚長溶接」と略す。)を実施し易いことを特 長とし、軟鋼及び高張力鋼等の溶接、特に薄板等 の溶接に好適なガスシールドアーク溶接フラック ス入りワイヤに関するものである。

(従来の技術及び解決しようとする課題)

ガスシールドアーク溶接フラックス入りワイヤ は、溶接作業性(スパッタ、アーク安定性等)及び 榕接能率が良好であることに加え、優れたピード 外観を有する等の利点を有しているため、その使 用量はますます増加する傾向にある。

一方、近年、豪雄客船の建造ブームにより辞板 等への小脚長落接の頻度も増加している。 この場 合、フラックス入りワイヤで小脚長溶接を実施す るには、博接速度を速くするか或いは将接電流を 下げる必要があるが、溶接速度を速くするとピー ド形状が凸化することや、半自動溶接の 合には 路接速度に上限(約60cm/min)があること等か

ら、かゝる小脚長喀接には、溶接電流を低下させ ることが最も有効である。

しかし乍ら、通常のフラックス入りワイヤは、 臨界電流が比較的高く、例えば、1・2 mm 4 ワイ ヤの場合は約200A、1・0 mm 4 ワイヤの場合 は約180Aであるため、低電流域では良好なス プレーアークを得ることが難しく、アーク安定性 が良好とは言えず、スパッタの発生量も多かった。 このため、特に小脚長溶接を低電流域で実施し得 るフラックス入りワイヤが望まれていた。

本発明は、かゝる事情のもとでなされたものであって、解界電流を下げることにより、低電流域でのアーク安定性を良好にし、特に小脚長溶接が容易なガスシールドアーク溶接フラックス入りワイヤを提供することを目的とするものである。 (課題を解決するための手段)

前記目的を達成するため、本発明者等は、内包フラックスの組成に重点を置いて様々な方面から研究を進めた結果、殊に特定組成のフラックスを充填すると共に、ワイヤの(外皮断面積)/(ワイ

げ、低電流域でのアーク安定性を良好にし、小脚 長溶接を容易に実施できるようにしたことにある。 以下に本発明を更に詳細に説明する。

(作用)

まず、本発明におけるワイヤ成分の限定理由に ついて説明する。なお、各成分の量はワイヤ全重 量に対する割合である。

(1) C: 0.04~0.2%

く供試ワイヤン

外皮金属:軟鋼

ヤ断面積)の比をある範囲に規定することにより 可能であることを見い出すに至ったものである。

すなわち、本発明は、外皮金属で囲まれた腔部にフラックスを充填してなるフラックス入りワイヤであって、 該フラックスは、ワイヤ全選量当たり、 TiO₁:8~16%、 C:0.04~0.2%、 ZrO₁:0.10~2.0%、 SiO₁:0.2~3.0%、 アーク安定剤:0.02~1.4%、 配酸剤:2.0~9.0% 及びFe:1.5~6.0%を.

(TiO_x+SiO_x+ZrO_x)/Fe=3.5~7 となるように含有すると共に.(外皮断面積)/ (ワイヤ断面積)の比が0.60~0.80であることを特徴とするガスシールドアーク溶接フラック ス入りワイヤを要冒とするものである。

本発明のガスシールドアーク溶接フラックス入りワイヤは、上記標成を有するが、その特長は、TiO。、C、ZrO。等々の量、及びスラグ形成剤であるTiO。とSiO。とZrO。の合計量とFo量との比、並びに(外皮断面積)/(ワイヤ断面積)の比をそれぞれ規定することによって臨界電流を下

フラックス及びフラックス率:後途実施例のワイヤ版 2 をベースに C 量を鉄粉との置換によって増減させた。他の成分は版 2 と同じとした。

ワイヤ断面形状:第6図中の(A)

ワイヤ径: 1.2 ma ø

く溶接条件>

潜接電流:200A→100A

アーク電圧:適正値

溶接速度:50cm/min

シールドガス:100%CO:

(流量: 20 4 /min)

チップ・母材簡距離:15 ma

麥 勢:下向(前進角、後退角=○*)·

極 性:DCEP(ピードオンプレート溶接)

第1図は、C量の適正添加量を調査するために その添加量を増減させた場合の試験結果を示している。同図から明らかな如く、選界電流はワイヤ 中のC量の増加と共に低下する傾向にあるが、C 量が0.04%未満では臨界電流の低下は不十分 であり、しかし、0.2%を超えるとヒューム及びスパッタ発生量が多く、作業性が良くなかった。 したがって、ワイヤ中のC量は0.04~0.2% の範囲に止める必要があることが判明した。

このようにC量の増加と共に臨界電流が下がる 理由としては、以下のように考えられる。

下のように規定したものである。

(2-1) TiO: 8 ~ 1 6 %

前述のように、TiO。は臨界電流の低下に有効である他、アークの安定性及びスラグの被包性を高める上でも不可欠の成分であり、そのためには8%以上含有させなければならない。しかし、16%を超えるとスラグの粘性が高くなりすぎてピード形状が悪化し、更には熔接金鳳中に過剰の還元チタンやTiO。が歩留って機械的性質(特に初性)が低下する。したがって、TiO。量は8~16%とする。

(2-2) ZrO::0.10~2.0%

ZrO。も臨界電流の低下に有効であると共にスラブの被包性を高め、更にその凝固温度が高いことにより全姿勢溶接性を良好にする成分である。これらの作用を有効に発揮させるためには 0・1 0 %以上を含有させなければならない。しかし、2・0 %を超えると凝固温度が高い故にスラグ巻込み等の欠陥が発生し思くなる。したがって、ZrO。量は 0・1 0 ~ 2・0 %とする。

伴う爆発が促進され、それによって溶液径が減少 し、溶液移行が安定化し、商界電流が下がるので なる。

(2) TiO,、ZrO,、SiO,及びFe

第3図は、フラックス入りワイヤを用いて溶接した場合のアーク発生部を高速成カメラで観察した場合の模式図であるが、同図に示すように、溶接工程では溶液表面からの蒸殖による上向きのカ(Repulsive forceが減少し、溶液移行が促進され(つまり、スプレー化の方向)、臨界電流が低下することになる。

ところで、TiO,、ZrO,及びSiO,は、ワイヤ成分の中でも比較的その蒸気圧が低いために、 臨界電流の低下に有効な筈である。

そこで、本発明者等は、種々実験を行った結果、 TiO。、ZrO。及びSiO。と臨界電流との関係を 十分に考慮すると共にワイヤ成分として本来要求 される特性を踏まえ、これら各成分の含有量を以

(2-3) SiO,:0.2~3.0%

S10。も臨界電流の低級効果を有すると共に、 ピード形状を整える効果があり、これらの効果は 0.2%以上の添加で有効に発揮される。しかし、 3.0%を超えると溶融スラグの粘性が低下して 溶接作業性及びピードの外観、形状が悪化する他、 溶接金属の初性も乏しくなる。したがって、Si O。量は0.2~3.0%とする。

これら3成分のうち、特に、臨界電流の低下に 有効なTiO。量が通常のフラックス入りワイヤよ りも多いことは、本発明の特長の1つである。

(2-4) Fe: 1.5 ~ 6.0 %

Feは溶着金属量を増大して溶接能率を高める作用があり、1.5%以上を配合すべきである。しかし、6.0%を超えると他のフラックス成分が相対的に減少してビード外額が悪化し、アーク安定性も劣化する他、溶着量増加によるシールド不足が起こり、ピットやブローホール等の溶接欠階も発生し易くなる。したがって、Fe量は1.5~6.0%とする。

(2-5) (TiO, + SiO, + ZrO,)/Fe

上記の如くTiO。、ZrO。、SiO。及びFeについてそれぞれの含有量が規定されるが、これらの成分量の関係について第1図の実験と関様の条件にて存接試験を行ったところ、第4図に示すように、主としてスラグ形成剤となるTiO。、ZrO。及びSiO。とFe量との間にはバランスが必要であることが判明した。

すなわち、(T1O*+SiO*+ZrO*)/Feの 比が3.5より小さいと臨界電流は低くなく、ま たスラグ形成剤量が相対的に不足してビード外額、 形状も良好でなく、全姿勢溶接も実施し難くなる。 しかし、その比が7.0よりも大きくなると溶着 速度が減少して能率が上がらず、またスラグ巻等 の溶接欠陥が発生し暑くなる。したがって、(T1 O*+SiO*+ZrO*)/Fe=3.5~7.0の範 田とする。

(3) アーク安定剤: 0.02~1.4%

アーク安定剤としては、アーク中で電離し易い 物質、例えば、 Li、 Na、 K 、 Rb、 Cs、 Ca、

接金属の初性及び耐削れ性が低下する。 したがって、脱酸剤の量は 2.0~9.0%とする。 なお、上記脱酸剤のうち、Pe-Si等は臨昇電流の低下のためにも有効である。

(5) (外皮断面積) / (ワイヤ断面積): 0,60~ 0.∵80

以上のように、フラックス入りワイヤ中の成分 含有量を規定することにより、臨界電流のかなり の低下が可能となるが、これのみでは、臨界電流 を従来のフラックス入りワイヤに比べ、1・2 が で約30A程度低下させるに止まり、臨界電流の 低下による小脚長溶接の容易化の目的からすれば 十分とは雪い難い。

そこで、本発明者等は、臨界電流を更に低下すべく、ワイヤ断面に占める外皮断面積の割合と臨 界電流の関係について更に研究を行った。

すなわち、以下に示す如く、(外皮断面積)/ (ワイヤ断面積)の比が異なるフラックス入りワイヤを作製し、第1回の実験と同様の条件で溶接試験を行い、その時の臨界電流を調査した。 Sr、Ba等の酸化物、フッ化物、炭酸塩、硝酸塩などを挙げることができ、これらを単独で或いは複数を添加する。これら成分は、蒸気圧が高く、(2)項で述べたRepulsive forceを増大させる腐界電流を引き上げる作用があるが、0.02%未満ではアークが不安定でスパッタの多発等の溶験作業性の面で問題が現われるので、0.02%以上が必要である。しかし、その作用が顕著であるのは1.4%までである。したがって、アーク安定例の量は0.02~1.4%とする。

(4) 脱酸剤:2.0~9.0%

脱酸剤は、その名の示す通り、脱酸作用によって溶接金属中の非金属介在物量を減少し、溶接金属の物性を高めるのに有効な成分であり、代表的なものとしては、Mn、Si、Al、Mg、Ti、Zr等の金属或いはこれらの軟合金が挙げられ、これらを単独で或いは複数を添加する。脱酸剤が2.0%未満では脱酸不足となってX線性能等が劣態になるので、これ以上の含有が必要である。しかし、9.0%を超えると脱酸過剰になって溶

くワイヤン

ワイヤ径: 1,2 = #

フラックス:後述実施例№2

(外皮断面積)/(ワイヤ断面積): 0.50~

0.90

なお、(外皮断面積) / (ワイヤ断面積) の比はワイヤ断面における外皮面積及びワイヤ面積を画像処理(面積分析) 等により求め、その比を計算して得た。その際のワイヤ断面のサンプリングは、スプール巻きワイヤの場合は1 スプールの中央部よりサンプリングし、パック入りワイヤの場合は収納中央部よりサンプリングし、いずれの場合もワイヤ長手方向1 0 cm間隔で n = 3 0 間定し、その平均値で示した。

その結果は、第5図に示す如く、(外皮断面積) /(ワイヤ断面積)の比と應界電流との間には明確 な相関関係があり、この比の低減により、臨界電 流は固期的に低下することが判明した。すなわち、 この比を0.80より小さくすることにより臨界 電流が顕著に低下する。 このように(外皮断面積) / (ワイヤ断面積) の比が臨界電流に影響を及ぼすのは、榕滴と外皮金属との表面張力による支持力に原因があると考えられる。

以上詳述したように、本発明によれば、フラッ

CO.混合ガス等のいずれも使用可能である.

また、適用鋼盤としては、本発明では軟鋼及び高張力鋼を対象とするのが好適であるが、他の鋼種も適用可能なことは勿論である。特に本発明は薄板の小脚長溶接に好適であり、全姿勢溶接も可能である。

次に本発明の実施例を示す。

(実施例)

第1表及び第2表に示す種々の成分含有率を有するフラックス入りワイヤ(ワイヤ役:1.2 mm 中、外皮金属:軟鋼、ワイヤ斯面形状:第6図(A)の形状)を作製し、以下の溶接条件にて軟鋼田材(板厚:6 mm)にガスシールドアーク溶接を行った。 臨界電流及び溶接作業性を評価した結果を第3表及び第4表に示す。

く溶接条件>

熔接電流:200A→100A

アーク電圧:適正値

溶接速度:50cm/min

シールドガス:100%CO:

クス入りワイヤ中の特定成分の含有量と(外皮断面積)/(ワイヤ断面積)の比との相乗効果により、 臨界電流は1.2mm φ ワイヤで50~60A低下 し、これにより、小脚長溶接は非常に容易となり、 目的を見事に連成することができるのである。

なお、ワイヤの断面形状は何ら钢限されず、例えば、第6図(A)~(D)に示す種々の形状のものが使用できる。(D)の形状(離目無)の場合にはワイヤ表面にA&、Cu等のメッキ処理を施してもよく、その場合、メッキ量(ワイヤ全度量に対する重量%)は0.05~0.20%が設ましい。0.05%以下では耐錯性、送給性、通電性等の面での効果がなく、0.20%以上になると生産性のの効果がなく、0.20%以上になると生産性の低下、溶接金属の籾性低下を来すので望ましくない。なお、Cu等のメッキを施すとジュール発熱が抑えられ、溶着速度が低下するので、小脚長溶接上野ましい。

また、ワイヤ径も何ら制限を受けないが、小脚 長溶接性上、1.0、1.2mm が 領ましい。

更に、シールドガスとしては、CO:及びAr-

(流量:201/min)

チップ·母材間距離:15mm

姿 勢:水平すみ肉(前進角、後退角=O*)

極 性:DCEP

第3 表及び第4 表に示すように、本発明例はいずれも略界電流が低く、小脚長溶接性に優れており、ワイヤ製造時にも問題がなかった。

一方、本発明範囲外の条件による比較例は、臨 界電流が低くなく、或いは作業性等が劣っていた。 【以下余白】

第	1	我

_		原 材 科 と 配 合 量 (et%、対ワイヤ重量)								各種ワイヤバラ											
No		7 6		成制	i i			安定州		c		民日	•	柯			Fe	合計	110, +S10, +Zr0,		借考
l mo	-:-	أحثما	5101	4 4 0	Att	× 0		K, SIF.	会計		Mo	51	_	Aß	その他	台計			Fo	ウイヤ斯面種	
H					10.6				0.4	0.10	4.8(Fo-Nn)	1.2(Fe-	·S1)	_		8.0	3.5	20.6	3.0	0.65	比較例
1		1.80		-	10.4	0.1	_		0.1		5.0(-)	3.0(•				B.0	2.5	21.15	4.2	0.71	本発明研
2			0.5		_	V	1.0		1.0	0.08		3.0(#				8.0	2.5	27.28	6.3	0.78	•
3		0.20		_=_	15.7		0.3		0.3		3.5(電解Hn)		_			6.0	4.6	30.48	4.2	0.66	比较例
14	17.1				19.4				0.5		4.3(Fe-An)		_			6.3	4,1	27.38	3.9	0.61	•
		0.09		0,2		0.5	_		0.8		5.0(電解Hn)					8,1	3.0	28.36	5.3	0.70	本発明例
_		0.11		0.5			_		0.7		3.3(Fe-Kn)					5.3	2,5	23.42	5.9	0.70	•
7		1,80				0.7		=	0.9			1.6(_			4.4	3.0	22.8	4.8	0.63	比較例
_		2.20				0.5			0.6		1.8(電解Hn)					3.8	3.1	20.05	4.1	0.64	•
13		1.00				0.6		ļ	1.2		3.9(Fe-Kn)			0.5(Fe-At)		6.4		26.48	5.7	0.77	本発明例
		1.50				0,8		0.1	0.05		2.0(電解Mn		• 1	-	1.0(Fe-Ti)	4.6	3.8	24.81	4.1	0.72	y
_	-	0.12	_	0,8		0.05			1.1		3,5(Fa-Kn		. ;		_	5.0	3.8	27.18	4.5	0.61	比較例
1 2					17.2		0.1		0.01	_		1.8(}		5.8		28,02	3.9	0.62	•
1 3	_					0.0						2.0(1		7.0	_	25.99	B.4	0.65	本種明例
14		0.30		0.3			0.01					1,9()0.3(Fe-A1)			4.5	-		0.75	•
	-	0.60		=	16.2			0.1	1.4		3.8() 1.8(_	V =		5.6	+			0.76	比較例
	11.6		_	0.1	15.7	_	0.3	\	-		1.2(電解Hn			1 -	-	1.8	4.0		4.0	0.61	
		0.70			_	0.8	-	 -	0.8) 0.5(<u> </u>		2.1	3.3			0.77	本発明訊
		0.20			17.0		0.2	0.2	0.9		5.8 (Fe- Hn			1	 	8.8		_		0.63	-
		0,40					0.3	ļ —	0.9			3.2(_	1 _	 	_	3.5			0.72	比较的
12 /	1 19 0	1.70	1040		1 14.3	10.9	0.1	l —	1.0	10.08	10.00	7 40 41	٠.	2	·						

2 0 12.0 1.70 0.40 - 14.1 0.9 0.1 - 1.0 0.08 5.0(*) 3.2(*) - - - (性) カッコ内は原材料名を示すが、TIO,はルチールを用い、ZrO,はジルコン砂を用い、Cは風鉛を用いた。

第 2 表

				DK · *	+	ų ·	٠	配合	#	(et9	6、対ワイヤ	(量)							各種ワイヤバラ		1 1
۱.,			# # E	多成劑	, ,	`		安定制		C		ER D	•	割			Fe	合計	110,+Si0,+ZrO,	外皮断面積	信考
No					A 84	20			A#+	_	Mn	Si	_	AA	その他	att	1		Fo	ワイヤ新面積	<u>. </u>
								K.SiF.	0.9	0.07	4.0(Fe-kn)		51)			6.0	1.4	19.87	8.2	0.61	比較例
	11.0				11.5						3.1(*)				0.5			19,78	6.9	0.66	本発明例
2 2	11.0	0.3	0.4	-	11.7	0.3	0.5	0,1(NaF)	0.9	0.08	3.1(-)	1.0(,	-	(Fe-Si-Mg)			••••			
1 =	100	 -		1.0	21.0	 _ 	1.0		1.0	0.69	3.0(*)	1.2(#)	1.0(Fe-A1)		5.2	5.7	32.99	3.5	0.63	
	15.5		-						0.4		1.5(電解In)			_		2.5	6,1	30.77	3.4	0.72	比較例
_	15.8		+	1.3	21.7				-		4.3(-)	_	_			6.3	4.6	27.32	3.3	0.74	•
_	13.0	_	1.5				0.2	-	1.1					 				28.98		0.77	本発明例
2 6	15.0	1.8	2.2	0.8		•	0.3	0.2	1.3		3.3(*)		_		 		_	29.88		0.73	比較何
2 7	15.5	1.8	2.0	1.0	20.3	0.7			0.7		4.0(-)	2.0("	_					33.55		0.55	,
2 8	15.1	1.0	1.5	1.5	19.1	0.5	0.1	L =	0.6		6.0()		_	<u> </u>	ļ <u> </u>	_				0.79	本発明例
2.8	11.5	0, 20	0.30	_	12.0	0.3	T-	T-	0.3	0.14	1.0(電解IIn)	1.0(-	<u> </u>			+		17,44	4.0	4	
_			0,25		10.9	0.1	1-		0.1	0.06	1.6(-)	0.6(#	ુ)		1 -	2.4		16.06		0.82	比較例
	14.0		1.0	 	15.1		0.3	0.1	1.1	0.03	3.3(Fe-Xn)	1.5("	7	_	-	4.9	3.6	25.73	4.5	0.66	
_					14.0	-	+	 	1.0		3.5(*)		_		-	5.3	3.2	23.69	4.4	0.70	本竞明例
			0. 5	4				 _			4.0(*)		_	 	T	6.0	4.0	27.22	4.1	0.77	比較例
13 2	13.8	1.5	1.2	1	16.3	10.5	0.Z	└ ̄ —	0.7		14.00			J 15 1 5		1	4				

(往)カッコ内は原材料名を示すが、TIO。はルチールを用い、ZrO。はジルコン砂を用い、Cは馬鉛を用いた。

毿	3	费
---	---	---

	四界位法		绾 接	作	東 性				ワイヤ生産性	邻 考
Na	(A)	ピード外観、形状	溶接欠陥の有無	スパッタ	ヒューム	能車性	送給性	全姿势熔接性		
1	180	Δ~×	無	Δ	0	0	٥	٠ ۵	0	比較例
2	150	0		0	0	0	0	Ō	0	本発明例
3	160	0	,	0	0	0	0	0	0	
4	160	∆~×	有	Δ	0	0	0	0	0	比較例
5	180	Δ	魚	0	0	0	0	×	0	
6	160	0	•	0	0	0	0	0	0	本発明例
7	150	0	,	0	0	0	0	0	0	,
8	170	Δ	有	Δ	0	0	0	Δ	0	比較例
9	180	Δ~×	,	0	0	0	0	Δ	0	U
10	160	0	**	0	0	0	0	0	0	本発明例
1 1	150	0	,	0	0	0	0	0	0	
1 2	170	×	4	Δ	0	0	0	×	0	比較例
1 3	180	∆~×	"	Δ~×	0	0	0	Δ	0	,,
14	150	0	,	0	0	0	0	0	0	本発明例
15	150	0		0	0	0	0	0	0	,
16	200	Δ	,	Δ~×	Δ	0	0	0	0	比較例
17	190	Δ~×	有	Δ	0	0	0	Δ	0	,,
18	160	0	無	0	0	0	0	0	0	本発明例
19	150	0		0	0	0	0	0	0	*
20	180	Δ	有	Δ	0	0	0	Δ	0	比較例

無	A	*

T	商界電流		宿 蝮	作	葉 性				ワイヤ生産性	留 有
No	(A)	ビード外観、形状	溶接欠陥の有無	スパッタ	ヒューム	龍寧性	送給性	全姿勢溶液性		
2 1	170	0	無	0	0	Δ~×	0	0	0	比較例
2 2	160	0		0	0	0	0	0	0	本発明例
2 3	160	0		0	0	0	0	0	0	,
2 4	180	Δ~×	4	Δ	0	0	0	Δ	0	比較例
2 5	190	Δ	無	Δ	0	0	0	×	0	,
26	180	0	4	0	0	0	0	0	0	本発明例
2 7	160	Δ	有	0	Δ	Δ~×	0	0	0	比較例
28		0	無	0	Δ	0	∆~×	0	Δ~×	^
2 9	180	0	,	0	0	0	0	0	0	本発明例
3 0	200	0	,	0	0	0	0	0	0	比較例
3 1	200	0	, ,	0	0	0	0	0	0	,
3 2	140	0		0	0	0	0	0	0	本発明例
3 3		Δ	•	Δ~×	Δ~×	0	0	Δ	0	比較例

(発明の効果)

以上詳述したように、本発明によれば、ガスシールドアーク協設フラックス入りワイヤにおいて、フラックスにおけるTiO_x、C、ZrO_x等々の量、及びスラグ形成剤であるTiO_xとSiO_xとZrO_xの合計量とFe量との比、並びに(外皮断面積)/(ワイヤ断面積)の比をそれぞれ規定したので、臨界電流を下げることができ、したがって、低電流域でのアーク安定性が良好であり、小脚長溶接を容易に実施することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1回はC量と臨界電流の関係を示す図、

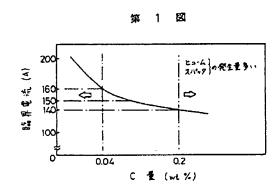
第2 図及び第3 図はフラックス入りワイヤを用いて溶接した場合のアーク発生部を高速度カメラで複換したときの擴式図、

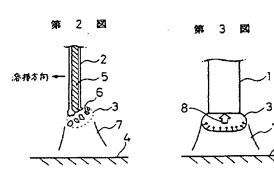
第4回はスラグ形成剤(TiO:+SiO:+ZrO;)とFe量の比が臨界環流に及ぼす影響を示す図。

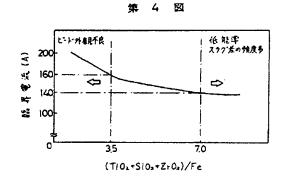
第5回は(外皮斯面積)/(ワイヤ斯面積)の比と 臨界電流の関係を示す図、 第6図(A)~(D)は穏々のワイヤ断面形状を示す図である。

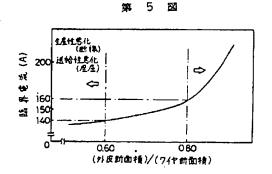
1 … フラックス入りワイヤ、2 … 外皮金属、3 … 溶滴、4 … 母材、5 … 内包フラックス、6 … 爆発した溶滴、7 … アーク、8 … 溶液設面からの蒸発による引き上げ力。

特許出願人 株式会社神戸製鋼所 代理人弁理士 中 村 尚









第 6 図

(A)

(B)





(C)

(D)



